Procedimientos relativos a la correcta instalación de los DIMM de Micron

Micron Technology es una de las empresas de semiconductores más innovadoras y eficaces del mundo. Gracias a nuestras operaciones internacionales en Asia, Europa y Norteamérica, fabricamos y comercializamos una línea completa de módulos y componentes de memoria de acceso dinámico aleatorio (DRAM), memoria Flash, sensores de imagen CMOS y otros semiconductores para una amplia gama de aplicaciones.

PASO 1

Abra y extienda por completo las patillas/muescas de extracción del zócalo.

PASO 2

Desplace suavemente el módulo situado en la parte superior del zócalo. No coloque todavía el módulo en el zócalo.

PASO 3

Compruebe la alineación del módulo y las patillas/muescas de extracción.

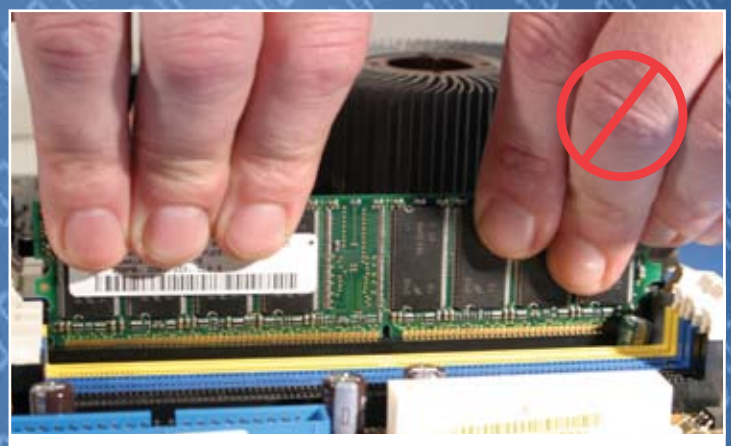
PASO 4

Compruebe la alineación de las muescas en el zócalo.

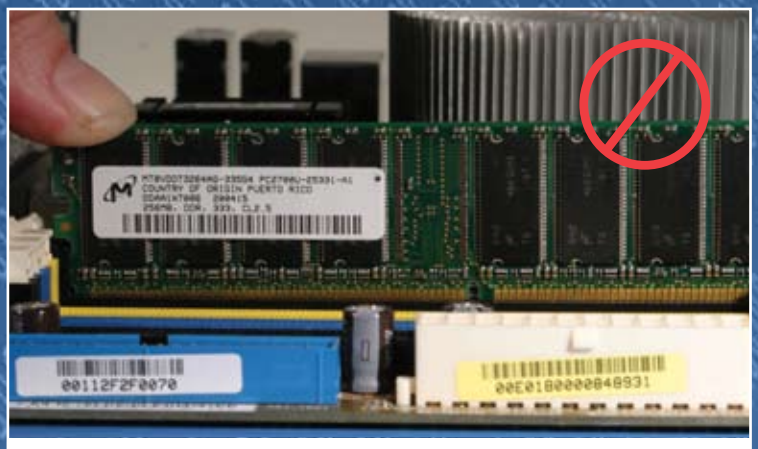
PASO 5

Ejerza presión sobre el PCB para ajustar el módulo a su posición final.

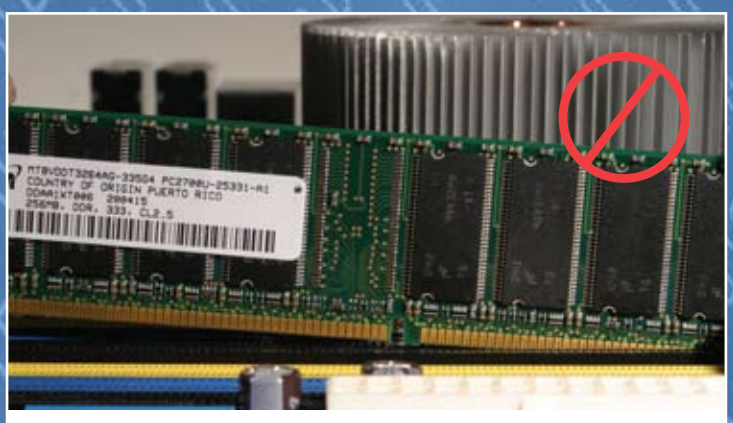
Ejemplos de utilización incorrecta



Nunca toque los chips de memoria u otros componentes del módulo.



No inserte nunca el módulo de memoria presionándolo únicamente por un extremo.



No introduzca nunca un módulo de memoria por un ángulo.

Nunca toque los conectores de oro.